

開示の要約

ドレッシング装置、該ドレッシング装置を備えた研磨装置、
および研磨方法

- ドレッサのドレッシング面全体を研磨パッドの研磨面に均一に摺接させ、かつ
研磨パッドの研磨面全体を均一にドレッシングすることができるドレッシング装
5 置が開示される。ドレッシング装置は、基板を研磨する研磨面に摺接して該研磨
面のドレッシングを行うドレッサと、ドレッサに荷重を加えるドレッサシャフト
と、ドレッサの周縁部の一部に下向き荷重を与える少なくとも1つの荷重付与装
置と、荷重付与装置の動作を制御する動作制御部とを備える。

Figure 4